



RE933-04

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrêt de soudure
- Platine d'adaptation pour TSSOP 20
- Pitch: 0,65 mm (173 mil)
- Perforation 1,00 mm Ø
- Dimensions 15,88 x 23,50 mm

Module-No.	Pitch	mil	Pin	Dimensions (mm)
RE933-04	0,650 mm	22,5	20	4,400 (173 mil)